

M5313 系列模组区分说明

（仅内部使用，禁止外发）

修改记录

版本	日期	作者	更改记录
V001	2019-05-14	傅强	新建

1. 模组分类

M5313 多频模组

M5313-CM 单频模组（多频硬件版本）

M5313-CM 单频模组（单频硬件版本）

M5313-IV 单频 OpenCPU 模组

2. 模组区分方法

模组区分流程

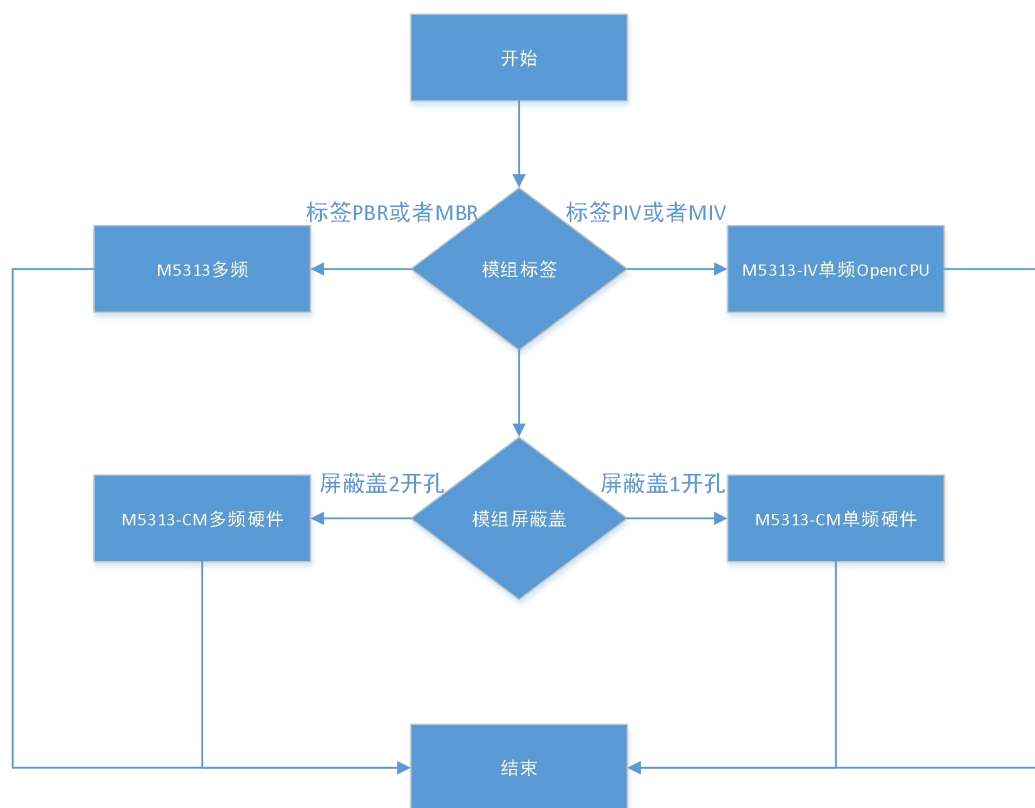


表 1：模组区分方法

区分方式	M5313 多频	M5313-CM（多频硬件）	M5313-CM（单频硬件）	M5313-IV
标签	PBR：试产 MBR：量产 Hx：硬件版本 Sxx：软件版本	PCM：试产 MBR：量产 Hx：硬件版本 Sxx：软件版本	PCM：试产 MBR：量产 Hx：硬件版本 Sxx：软件版本	PIV：试产 MIV：量产 Hx：硬件版本 Sxx：软件版本
屏蔽盖	2 开孔	2 开孔	1 开孔	1 开孔
软件版本	M5313_PBR	M5313_PCM	M5313_B8_PCM	M5313_PIV

2.1 标签

通过红框内的字母进行区分如图 1，其中

MBR 代表 M5313 多频模组

PCM 代表 M5313 单频模组

PIV 代表 M5313 单频 OpenCPU 模组



图 1 模组标签

2.2 屏蔽盖

通过屏蔽盖上的开孔数量来区分多频硬件和单频硬件，如表 2：

表 2：模组屏蔽盖区别

	M5313 多频	M5313-CM（多频硬件）	M5313-CM（单频硬件）	M5313-IV
屏蔽盖				

2.3 软件版本

软件版本命名方式如下：

型号	版本号	备注
M5313 多频模组	merge_M5313_PBRHxSxx	PBR：多频试产 Hx：硬件版本 x Sxx：软件版本 xx
M5313-CM 单频模组（多频硬件）	merge_M5313_PCMHxSxx	PCM：单频试产 Hx：硬件版本 x Sxx：软件版本 xx
M5313-CM 单频模组（单频硬件）	merge_M5313_B8_PCMHxSxx	B8_PCM：单频试产 Hx：硬件版本 x Sxx：软件版本 xx
M5313-IV 单频 OpenCPU 模组	merge_M5313_PIVHxSxx	PIV：单频 OpenCPU Hx：硬件版本 x Sxx：软件版本 xx